

# 台灣發明協會

## Taiwan Invention Association

地址：(241-608)新北市三重區重陽路一段一號4樓之11

4F.-11, No. 1, Sec. 1, Chongyang Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241608, Taiwan (R.O.C.)

Tel:02-6605-7626 E-mail: tia7626@yahoo.com.tw <http://www.tia-tw.com>

展別	參展日期	報名截止
 Seoul International Invention Fair 韓國首爾 國際發明展	2024. 11. 27~11. 30	10 月
 Inventions Hong Kong 香港亞洲創新 發明展	2024. 12. 05~12. 06	11 月
 IIFME International Invention Fair in the Middle East المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط 中東科威特 國際發明展	2025. 02. 16~02. 19	12 月
 Inventions Geneva 瑞士日內瓦 國際發明展	2025. 04. 09~04. 13	2 月

 <p><b>美國矽谷 國際發明展</b></p>	<p><b>2025.07 月</b></p>	<p><b>5 月</b></p>
 <p><b>金磚國家國際 線上發明大賽</b></p>	<p><b>2025.10 月</b></p>	<p><b>9 月</b></p>



台灣發明協會/中華台北著作權人協會

團長 **張家菊** 敬邀

**繳交參展資料明細單：**

以下資料請以電子檔文件，文字部分以 **word** 檔建檔，照片圖檔請以 **jpg** 檔文件，謝謝。

- 01. 已填妥之報名表(請詳細填寫完整)
- 02. 切結書(請該作品一位發明人代表簽名或蓋章後掃描回傳)
- 03. 參展品專利證書影本檔案(若尚在申請中請檢附專利申請收據)
- 04. 參展品照片檔案(每件作品建議提供 2~3 張)

報名日期：即日起接受報名

聯絡地址：(241-608) 新北市三重區重陽路一段 1 號 4 樓之 11

聯絡人：秘書處 吳秋瑾 小姐

聯絡電話：02-6605-7626 # 323

E-mail：tia7626@yahoo.com.tw

@123atruj



TIA台灣發明協會參展團

• 報名截止日前需先將訂金 **20,000 元**或全額匯入帳戶，如逾期，可能喪失報名資格。

• 電匯資料：**新光銀行(銀行代碼 103) 北三重分行** 帳號：**0310-10-100304-3**

戶名：**社團法人台灣發明協會**